



2010.06.14

致聚鼎科技(股)公司股東：

本公司 5 月份合併營收為 123,740 仟元，較 4 月份略為減少 4.1%，但較去年同期成長 60.1%；今年 1~5 月累計合併營收為 535,413 仟元，較去年同期成長 69.2%。

各產品線營收為：

- 1.資訊產品(SMD)主要應用於主機板、筆記型電腦，成長 23%，主要是因 Window7 換機潮及 USD3.0 擴散效果，SMD 出貨量每月維持 1.5 億顆高峰。
- 2.通訊產品(ALD, SLD, SLR)主要應用於手機及鋰電池，成長 123%，主要是去年成功開發超低電阻 SLD / SLR，成為 iPhone 3G 主要供應商，其擴散效果將成為今年電池元件成長動力。
- 3.散熱基板(TCB)主要應用於 LED TV 背光散熱及 LED Lighting 散熱，成長 1657%，本公司三年前開始進行散熱元件開發，成功完成 1W、2W、4W、8W 產品，且取得 UL 安規認證，其散熱效果較國內同業為佳，其成本亦較國際大廠為低，深受國內外大型液晶電視廠青睞，TCB 散熱基板將成為本公司成長重心。

本公司 TCB 製程運用獨特的專利技術，所生產的散熱膠片為乾式製程，無玻纖、無鹵素也完全不使用溶劑，為一完全無毒、無污染完全符合環保要求的綠色產品。同時採用滾輪壓合方式(Roll to Roll)，有別於傳統塗佈方式(Printing)，幅寬可彈性調整，且長度不受限制，可成捲方式打包儲存，更適合大量生產。

本公司為掌握此一優勢，積極擴增 TCB 產能：

- 1.原有產線一條：產能 20,000 M²/M
- 2.新增第二產線：產能 30,000 M²/M，(2010 年 4 月)
- 3.新增第三產線：產能 30,000 M²/M，(2010 年 7 月)

4.新增第四產線：產能 40,000 M²/M，(2010 年 10 月)

至今年底本公司 TCB 產線將達 120,000 M²/M，每月對營收貢獻將可能達 6,000 萬元，2011 年之後仍將視市場狀況依序完成，台灣聚鼎二條生產線產能 80,000 M²/M，大陸昆山聚達二條生產線，產能 80,000M²/M，擴建完成後 TCB 產能將達 280,000 M²/M，每月對營收貢獻將可能達 14,000 萬元。

PPTC 產品穩健與 TCB 新事務的強勁成長，未來十年是本公司最具有發展的時期。